

# Influência do politipo na interface SiO<sub>2</sub>/SiC e na cinética de oxidação de filmes de SiO, sobre substratos de 4H- e 6H-SiC

Luana Dezingrini Lopes<sup>1</sup>\*, Eduardo Pitthan Filho<sup>2</sup>, Silma Alberton Corrêa<sup>2</sup>, Fernanda Chiarello Stedile<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>IQ-UFRGS, Porto Alegre, RS <sup>2</sup>PGMICRO-UFRGS, Porto Alegre, RS

\*luana\_lopes\_90@hotmail.com

#### <u>Introdução</u>

Carbeto de silício (SiC) é um material semicondutor com excelentes propriedades para aplicações em dispositivos eletrônicos que operam em condições extremas de temperatura, frequência e tensão. Além disso, é possível crescer termicamente um filme de SiO<sub>2</sub> sobre o SiC e assim utilizar a tecnologia já desenvolvida para dispositivos a base de silício. O SiC apresenta uma tendência a cristalizar sob várias formas diferentes, chamadas politipos, que podem conferir características distintas ao material. diferentes politipos são determinados diferentes sequências pelas de de planos empilhamento, intercalando átomos de C e de Si.

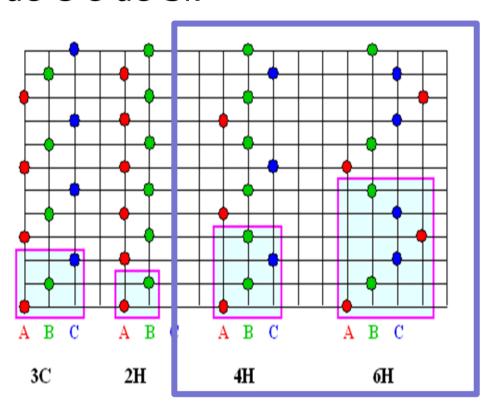


Figura 1. Posição dos átomos de Si no plano (11<u>2</u>0) nos diferentes politipos.

Porém, dispositivos a base de SiC ainda não são amplamente utilizados devido ao alto número de defeitos eletricamente ativos na interface SiO<sub>2</sub>/SiC.

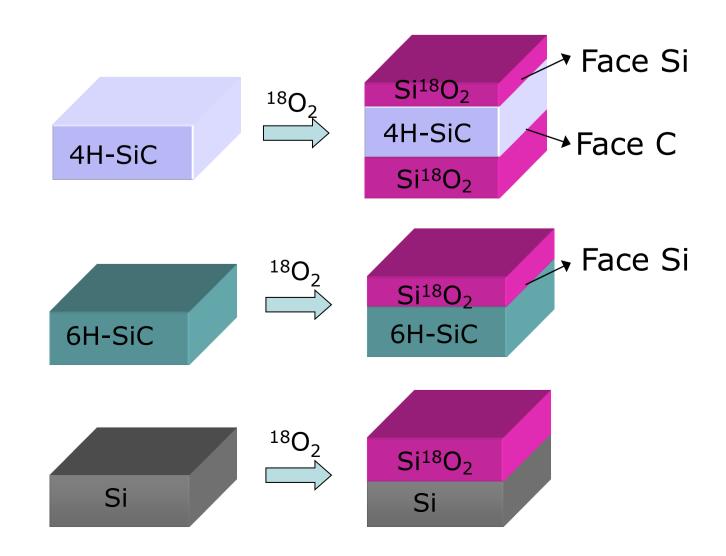
Neste trabalho, investigamos a influência dos politipos 4H (faces C e Si) e 6H (face Si) nas cinéticas de crescimento térmico de filmes de SiO<sub>2</sub> sobre substratos de SiC monocristalinos e caracterizamos a região da interface SiO<sub>2</sub>/SiC através dos perfis de concentração de oxigênio.

## **Experimental**

### -Preparação das amostras:

Limpeza das lâminas: procedimento padrão em microeletrônica mais remoção do SiO<sub>2</sub> nativo com HF [1].

Oxidação: reator de atmosfera estática, pressão de 100 mbar de <sup>18</sup>O<sub>2</sub>, temperatura de 1100°C.



**Figura 2.** Esquema da preparação das amostras.

#### - Técnicas de análise:

Reação nuclear não ressonante (NRA): determina a densidade superficial de <sup>18</sup>O nas amostras.

Reação nuclear ressonante (NRP): determina o perfil de concentração de <sup>18</sup>O nas amostras.

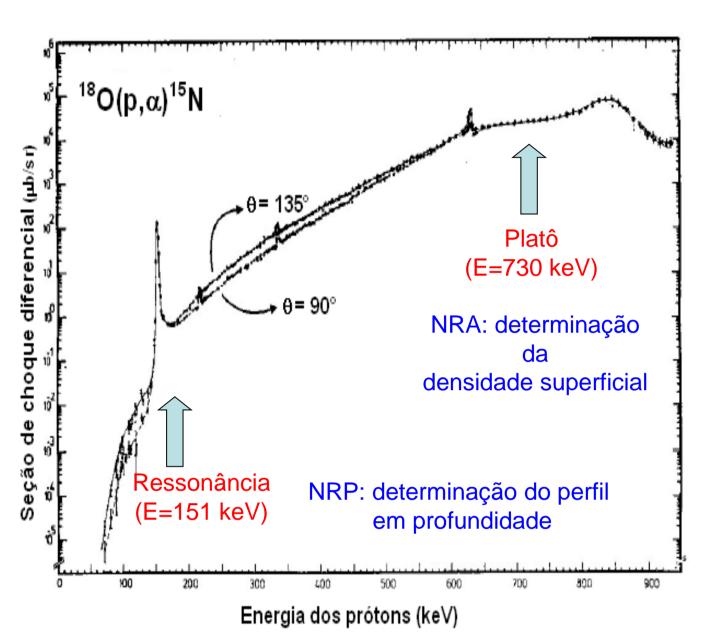


Figura 3. Curva da seção de choque da reação  $^{18}O(p,\alpha)^{15}N$ .

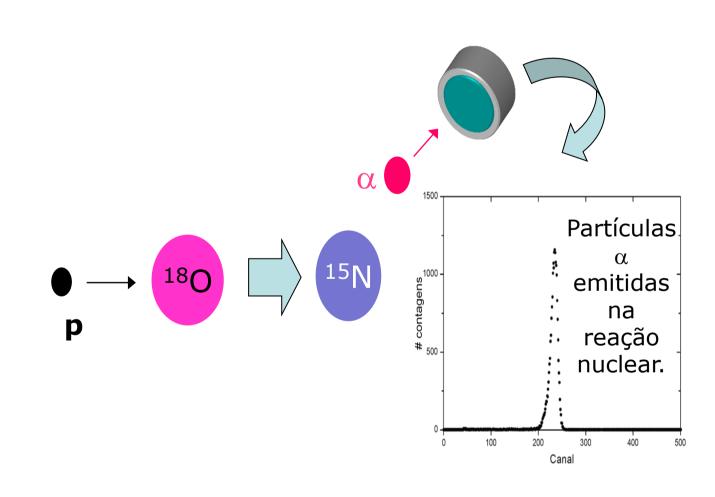


Figura 4. Esquema da reação nuclear e espectro das partículas  $\alpha$  emitidas com energia de 3,4 MeV.

#### **Resultados**

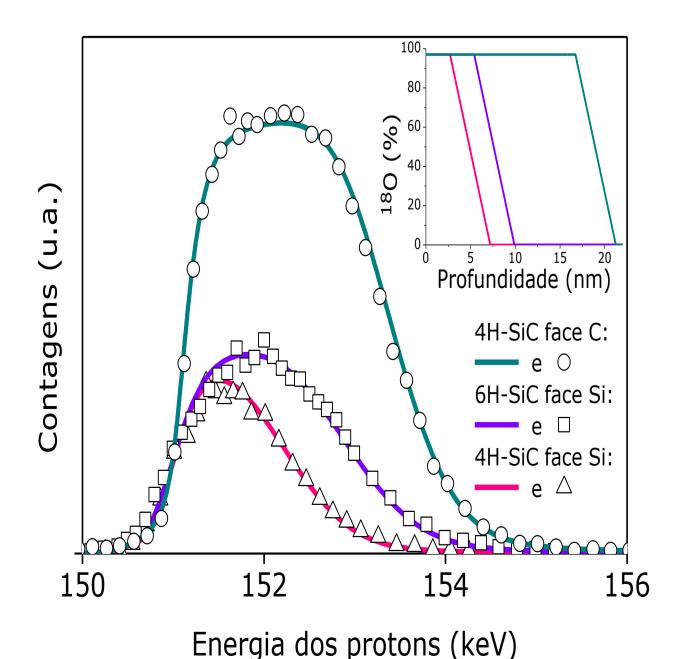


Figura 5. Curvas de excitação experimentais e simuladas e seus respectivos perfis de concentração de <sup>18</sup>O.

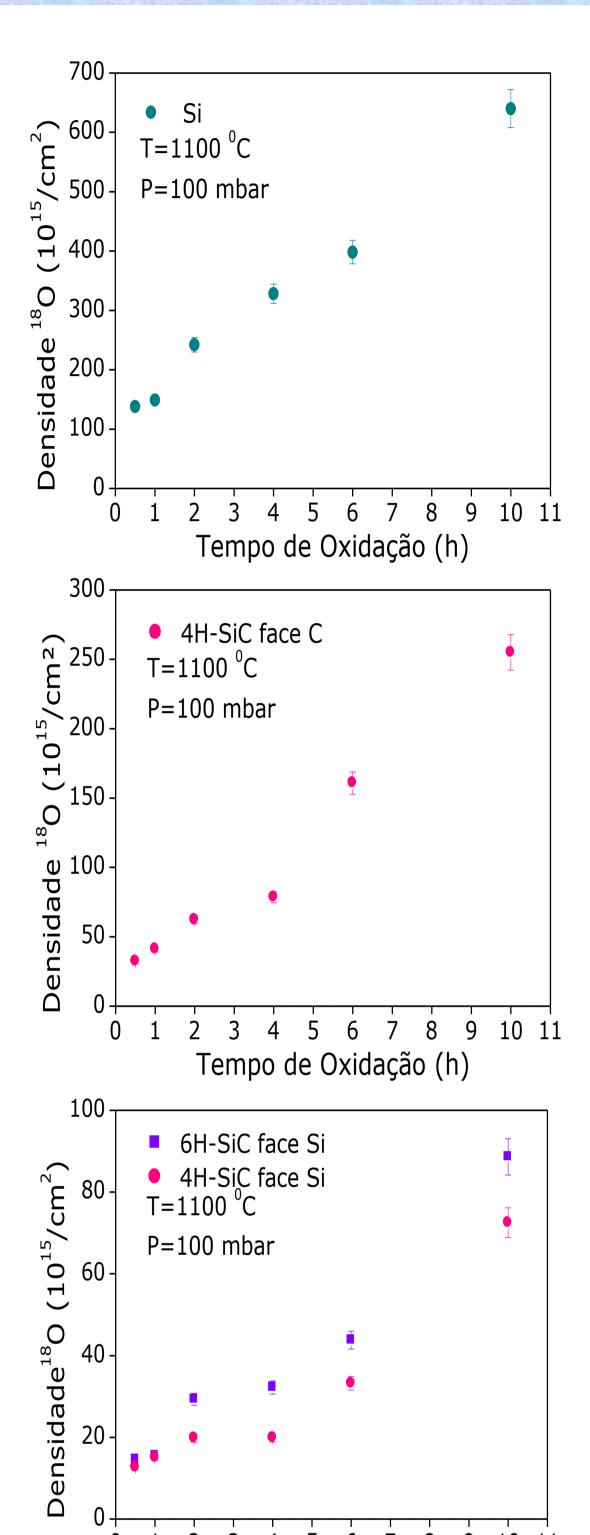


Figura 6. Cinética de crescimento térmico de filmes de SiO<sub>2</sub> sobre Si e SiC.

Tempo de Oxidação (h)

## Discussão e conclusões

Comparando os diferentes politipos de SiC, observou-se que na face Si do SiC a cinética de crescimento do óxido sobre o politipo 6H é mais rápida que sobre o 4H e ambas são menos rápidas que sobre Si. No politipo 4H, a face C apresenta cinética de crescimento do óxido mais rápida do que na face Si.

Na região interfacial SiO<sub>2</sub>/SiC, a inclinação relativa do perfil de manteve-se a mesma para os dois politipos e para ambas as faces do politipo 4H em cada tempo de oxidação, indicando que, apesar de influenciar a cinética de crescimento, a mudança do politipo não significativamente altera região interfacial.

#### **Referência**

[1] W. Kern, D. S. Puotinem, RCA Rev. 31, 187(1970).

#### **Agradecimentos**

CAPES, FAPERGS, MCT/CNPq MCT/INCTs Namitec e Ines.